

108.04.17 課程及選課輔導委員會議通過；108.05.22 系所務會議通過

108.05.27 工學院課程委員會議通過

108.06.03 校課程發展委員會議通過；108.06.03 教務會議通過

正修科技大學附設專科進修學校 二專電子工程科 108 學年度入學新生課程標準

說明：1. 畢業總學分至少為 80 學分(通識共同科目必修 20 學分，必修 45 學分，選修 15 學分) [含工程產業技術(一)(二)(三)(四)8 學分]。
 2. 每學期至少修習 20 學分。
 3. *表示電腦上機課程。
 4. #表示網路教學課程。

一年級上學期				一年級下學期			
科目類別	科目代碼	科目名稱	學分/時數	科目類別	科目代碼	科目名稱	學分/時數
通識共同科目	73001	國文(一)	3/3	通識共同科目	73002	國文(二)	3/3
通識共同科目	73009	英文(一)	3/3	通識共同科目	73010	英文(二)	3/3
通識共同科目	73015	文學與人生	2/2	通識共同科目	73011	中山學說與現代思潮	2/2
專業必修	73A38	微積分	2/2	專業必修	73A26	電子學	2/2
專業必修	73A23	電路學	3/3	專業必修	73A39	程式設計	*2/2
專業必修	73A43	計算機概論	*#3/3	專業必修	73A28	半導體物理概論	3/3
專業必修	73N21	品質管理	2/2	專業選修	73N20	封測科技現況與挑戰	#3/3
專業選修	73N31	工程產業技術(一)	2/2	專業選修	73N32	工程產業技術(二)	2/2
本學期預定開課 20 學分 20 小時				本學期預定開課 20 學分 20 小時			
二年級上學期				二年級下學期			
科目類別	科目代碼	科目名稱	學分/時數	科目類別	科目代碼	科目名稱	學分/時數
通識共同科目	73016	現代世界史	2/2	通識共同科目	73013	人際關係與溝通	2/2
專業必修	73A30	單晶片微電腦	3/3	專業必修	73A34	封裝製程技術概論	3/3
專業必修	73A44	晶圓製程技術概論	#3/3	專業必修	73A45	封測設備概論	#3/3
專業必修	73A32	數位系統設計	#2/2	專業必修	73A36	圖控程式整合實務	3/3
專業必修	73A33	半導體元件概論	3/3	專業必修	73A37	介面控制電路	#2/2
專業必修	73A25	電子實習	3/3	專業必修	73A29	數位邏輯設計與實習	3/3
專業選修	73N33	工程產業技術(三)	2/2	專業選修	73N34	工程產業技術(四)	2/2
專業選修	73N29	基礎光學	2/2	專業選修	73N30	電子材料	2/2
專業選修	73N15	顯微鏡結構與應用	2/2	專業選修	73N18	IC 測試概論	3/3
專業選修	73N16	半導體封測英文	2/2	專業選修	73N19	機械與自動控制概論	2/2
本學期預定開課 20 學分 20 小時				本學期預定開課 20 學分 20 小時			